93W-7Ni 激光粉末床熔融增材制造研究

李俊峰^{1,2},魏正英¹,薛凌峰¹

(1. 西安交通大学 机械制造系统工程国家重点实验室, 陕西 西安 710049)

(2. 江苏省三维打印装备与制造重点实验室(南京师范大学),江苏南京 210046)

摘 要:以W颗粒和Ni颗粒预先混合的93W-7Ni粉体为原料,采用激光粉末床熔融(laser powder bed fusion, LPBF)制备了钨镍合金试样。研究了不同线能量密度的钨镍合金试样的相对密度、显微组织及显微硬度。结果表明:钨镍合金试样的缺陷主要为不规则孔隙,不存在明显可见的裂纹缺陷,且提高线能量密度能够明显减少缺陷。当线能量密度为1.5 J/mm时,钨镍合金试样相对密度达98.04%。LPBF制备的钨镍合金试样的显微组织主要由W单质相和Ni-W基体相组成,并伴有大量细小的枝/颗粒状钨晶粒。试样的显微硬度HV_{0.5}高达5192.3 MPa,且基本不受线能量密度的影响。

关键词: 激光粉末床熔融; 钨镍合金; 相对密度; 显微组织; 显微硬度

中图法分类号: TG146.4⁺11 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2023)08-2783-08

W-Ni 系高密度钨合金,包括 W-Ni-Cu 和 W-Ni-Fe 合金,是钨合金的主要材料体系,具有高密度、高强度 和硬度、良好的导电和导热性、低热膨胀系数、出色的 抗腐蚀能力、优异的机械加工性和焊接性等一系列特性, 因而在国防工业、军事装备、航空航天和电子信息等领 域中得到了广泛的应用^[1-2]。当前,钨合金的加工制备方 法主要是粉末冶金液相烧结,但是其具有易坍塌、变形 等局限性,同时难以实现复杂结构件的制造,通常需要 后续机械加工^[3]。针对钨合金复杂结构件的制造,人们 发展了粉末注射成形工艺,然而其同样存在着流程繁琐、 周期长、需要脱脂工序等不足,难以满足钨合金复杂结 构件的高致密一体化直接制造的要求^[4-5]。

激光粉末床熔融(laser powder bed fusion, LPBF)增 材制造技术基于高能激光束逐点逐线熔化金属粉末,逐 层累加成形的原理,在金属复杂结构件的高精度直接制 造上具有明显的优势,已在钛合金、铝合金、高温合金 等材料的复杂结构制造上得到了广泛研究和应用,表现 出优异的力学性能和极大的应用潜力^[6-9]。当前,W-Ni 系激光粉末床熔融增材制造的研究尚处于初期阶段。 Zhang等^[10]使用混合的W-Ni 粉体,采用激光粉末床熔 融增材制造技术制备了Ni 含量10%、20%和30%的钨镍 合金试样,讨论了Ni 含量力钨镍合金显微组织的影响, 结果表明随着 Ni 含量的增加,显微组织形貌依次为条 形、枝状和蜂窝结构。闫岸如等^[11]研究了 80W-5Ni-15Cu 激光粉末床熔融成形工艺及其热物理性能,得到了相对 密度为 94.5% 的试样。Wang 等^[12]研究了 80W-10Ni-10Cu 激光粉末床熔融成形工艺参数,并对其显微组织及显微 硬度进行了表征分析。Zhang 等^[13]采用激光粉末床熔融 技术制备了 90W-7.5Ni-2.5Cu,并分析了其成形工艺参 数及显微组织。Li 等^[14]和 Iveković 等^[15]针对 90W-7Ni-3Fe 激光粉末床熔融工艺参数、显微组织及力 学性能开展了研究,制备的试样相对密度优于 99%,且 力学性能与粉末烧结试样相当。除此之外, Chen 等^[16] 研究了激光粉末床熔融成形的 W-6Ni-2Fe-2Co、 W-12Ni-4Fe-4Co及70W-18Ni-6Fe-6Co的显微组织及力 学性能,得到了相对密度为96.1%的W-Ni-Fe-Co试样目 其最大抗拉强度达到 1198 MPa。总之,从以上已报道的 相关研究文献来看,激光粉末床熔融增材制造技术可以 实现 W-Ni 系高密度合金试样的制备,且具有良好的相 对密度和力学性能。但是,上述 W-Ni 系高密度合金中 W的质量分数最高仅为90%,降低了钨合金的密度,在 一定程度上限制了钨合金的应用场景。

因此,本研究采用质量分数为93:7的钨和镍的混合 粉体,开展了高钨含量的钨镍合金的激光粉末床熔融增 材制造的探索工作,研究钨镍合金的致密化、显微组织 及显微硬度,为后续高钨含量的高密度钨镍合金复杂结 构件的直接制造提供技术支撑。

1 实 验

本研究中采用球形钨粉和亚微米球形镍粉颗粒按照

收稿日期: 2022-09-28

基金项目:科学挑战专题(TZ2018006-0301-01);江苏省三维打印装备与制造重点实验室开放课题(3DL202101)

作者简介:李俊峰,男,1992年生,博士,西安交通大学机械工程学院,陕西 西安 710049,电话:029-82665678,E-mail: xjljf2021@xjtu.edu.cn

质量分数为 93:7 的比例进行混合得到钨镍预混合粉体 材料,其粉体形貌如图 1 所示,从图中可以看到,尽管 细小的镍粉颗粒互相吸附成团,但是仍然较为均匀地分 布于钨颗粒间,同时部分镍颗粒吸附于钨颗粒表面,能 够保证钨颗粒周围均存在一定量的镍颗粒,而没有出现 明显的钨颗粒和镍颗粒分离区域。图 2 进一步给出了钨 镍预混合粉体的粒径分布信息,具体为 *D*₁₀=5.11 μm, *D*₅₀=14.50 μm, *D*₉₀=25.23 μm,粉末粒径满足了激光粉末 床熔融增材制造要求。 利用 LM-150 设备开展了 93W-7Ni 合金的块体成形 实验研究。实验过程中,采用的激光功率为 200,250, 300 和 350 W;扫描速度为 200,300,400 和 500 mm/s; 填充间距和粉层厚度分别固定为 0.08 和 0.03 mm。另 外,在块体成形过程中,采用层间旋转 67 的扫描策略, 且为保证基板与起始层的良好结合,避免翘曲开裂现象, 整个成形过程中始终保持不锈钢基板预热温度为 80 ℃。 最终,基于以上成形条件成功制备了尺寸为 10 mm× 10 mm×5 mm 钨镍合金块体试样,如图 3 所示,从图中可



图 1 93W-7Ni 预混合粉体形貌 Fig.1 Powder morphology of 93W-7Ni pre-mixed powder



图 2 93W-7Ni 预混合粉体的粒径分布





图 3 激光粉末床熔融制备的钨镍试样 Fig.3 W-Ni samples prepared by LPBF

以看到,钨镍预混合粉体具有良好的成形性,制备的钨 镍合金块体具有很好表面和形状完整度。

为了分析钨镍合金试样的内部缺陷及相对密度,利 用电火花线切割机将试样从基板上切下来并用乙醇清洗 干燥。之后,根据标准金相流程依次使用 240#、400#、 600#、800#、1000#、1200#的碳化硅砂纸对试样横截面 进行打磨处理,随后抛光获得符合光学显微镜观察要求 的金相试样。之后,利用 Nikon MA200 金相显微镜对钨 镍合金试样的横截面形貌进行表征,每个试样至少表征 10个区域。最后,利用 Image pro plus 软件测量试样内部 缺陷,进而评估试样的相对密度,具体流程包括: (1) 使用 Image pro plus 软件对每个试样的 10 个区域的横截 面金相图片进行二值化处理; (2) 基于 Image pro plus 软件通过合理的灰度值辨别金相图片中的缺陷区域并测 量缺陷面积占比; (3) 根据所有金相图片的缺陷面积占 比计算平均缺陷面积占比,以此作为该工艺参数下试样 的最终内部缺陷面积占比;同时,进一步分析并估算了 钨镍合金试样内部缺陷的最大面积和平均面积,并通过纵 横比(aspect ratio)衡量了缺陷形态,纵横比越小,表明 缺陷的形貌越倾向于圆形。

为了分析钨镍合金试样的显微组织,对抛光试样进行金相腐蚀处理,采用的腐蚀液为氢氧化钾、铁氰化钾和水的混合溶液,比例为1:1:10,腐蚀时间30 s 左右。之

后,采用 VEGA 3 XMU 扫描电子显微镜(SEM)对钨 镍合金试样显微组织进行了表征;同时,通过能谱仪 (EDS)对试样的元素组分和分布进行了表征。

为了分析混合粉体和成形试样的物相组成,采用 Bruker D8 Advance 型X射线衍射仪对钨镍预混合粉体 及钨镍合金试样进行了物相组成分析。测试过程中采用 Cu 靶材,角度范围 30 ~90°,工作电压 40 kV,工作电 流 40 mA。

采用 HVS-1000 显微硬度计测量了钨镍合金试样的 显微硬度,加载载荷为 500 g,加载时间为 15 s,每个试 样至少测 10 个点并求其平均值作为试样的显微硬度。

2 结果与讨论

2.1 激光粉末床熔融钨镍合金试样致密化

成形件内部缺陷的控制,提高成形试样的相对密度是 激光粉末床熔融成形过程中首先要研究的问题,而缺陷的 形成主要受工艺参数的影响。为了研究激光功率和扫描速 度在激光粉末床熔融过程中的综合作用,定义了线能量密 度(linear energy density, LED),表达式如下^[17]:

$$\text{LED} = \frac{P}{V} \tag{2}$$

其中,P为激光功率,W,V为扫描速度,mm/s。

图 4 给出了通过图像法得到的钨镍合金试样相对密度与线能量密度的关系。从图中可以观察到,钨镍合金试样的相对密度整体上随着线能量密度的增加而呈先增加后略微降低的趋势。本研究中所采用的线能量密度制备的钨镍合金试样的相对密度均高于 90%,且成形过程中采用 1.5 J/mm 的线能量密度,也即激光功率 300 W, 扫描速度 200 mm/s 时,制备的钨镍合金试样的相对密度





Fig.4 Relative density of W-Ni alloy samples under different LED

最大,达到 98.04%。

为了进一步讨论激光粉末床熔融制备的钨镍合金试 样的内部缺陷特征及其形成机制,图5给出了不同线能 量密度对应的钨镍合金试样的横截面微观组织。从图中 可以直接观察到所有制备的钨镍合金试样内部缺陷主要 为不规则孔隙缺陷,不存在明显可见的微裂纹缺陷;且 采用相对较低的激光能量密度时,钨镍合金试样内部存 在大量不规则孔隙;随着线能量密度的增加,不规则孔 隙逐渐减少,且在线能量密度为1.5 J/mm时,其数量得 到了明显的减少,孔隙尺寸也有所减小。

为了更进一步地分析钨镍合金激光粉末床熔融成形 过程中缺陷类型及形成机制,图6给出了线能量密度为 0.7 J/mm 制备的钨镍合金试样横截面的高倍形貌。从图 中可以发现,激光粉末床熔融钨镍合金试样的成形机制 主要为液相烧结,即大量高熔点钨颗粒(如图中小箭头 所示)没有发生熔化,而低熔点镍发生熔化形成液相填



图 5 不同线能量密度对应的钨镍合金试样 OM 照片

Fig.5 OM images of W-Ni alloy samples under different LED: (a) 0.4 J/mm, (b) 0.625 J/mm, (c) 0.7 J/mm, (d) 0.875 J/mm, (e) 1 J/mm, (f) 1.167 J/mm, (g) 1.5 J/mm, and (h) 1.75 J/mm



图 6 线能量密度为 0.7 J/mm 时钨镍合金试样横截面高倍形貌



充于固相钨颗粒间,这种成形机制与钨合金的传统粉末 冶金是类似的。

从图 6 中可以发现明显的不规则孔隙缺陷(如图中 虚线所示),这是由于当采用 0.7 J/mm 的线能量密度时, 此时对应激光功率为 350 W,扫描速度 500 mm/s,在此 成形工艺条件下,单位长度上的钨镍粉体材料受到激光 辐照的时间相对较短,当混合粉体受到激光辐照时,低 熔点的镍粉体颗粒迅速熔化而形成液相,在毛细管力作 用下开始沿着钨颗粒边界流动填充。由于单位长度上激 光停留时间较短,液相在没有充分完全填充钨颗粒间隙 就已经发生凝固;同时,在流动铺展过程中,受到液相 与固体颗粒间的摩擦力的作用,其会形成较大的流动阻 力,最终导致不规则欠填充孔隙缺陷的形成。当线能量密 度为 0.7 J/mm 时,经估算得到的钨镍合金试样内部缺陷 的最大面积为 4309.67 µm²,平均缺陷面积为 112.21 µm², 最大纵横比 8.13,平均纵横比 2.26,且在采用更低线能 量密度时,钨镍合金试样内部不规则缺陷的平均面积和 纵横比均有所增加,如图 7 所示。

随着线能量密度的持续增加,钨镍粉体吸收的能量 增多,在钨镍粉体受到激光辐照过程中,粉体熔化形成 的微熔池内部熔体的温度迅速升高,更多的低熔点镍粉 发生熔化而使得液相量得到明显增加,此时钨颗粒间隙 能够被更多的填充完全;同时,在微熔池内部由于温度 的迅速增加,液相的粘度降低,其流动填充速度得到明 显提升,在短时间内能够更充分的填充物颗粒间隙;另 外,高能量输入条件下,微熔池中心与边缘会形成更强烈 的对流现象,促使钨颗粒在熔池内部的迁移和重排,加 速了液相流动填充,减少孔隙缺陷形成,如图8所示。





Fig.7 Area of defect (a) and aspect ratio (b) of W-Ni alloy samples





图 9 为 1.5 J/mm 下钨镍合金试样的高倍形貌,从图 中可以看到钨颗粒分散排布较为密集,低熔点镍形成的 液相几乎完全填充钨颗粒间隙,明显减少了试样内部的 孔隙缺陷。根据图 7 估算的该线能量密度下制备的钨镍 合金试样缺陷最大面积为 2135.48 μm²,平均缺陷面积为 41.05 μm²;最大纵横比 6.74,平均纵横比 2.15,相比于 低线能量密度制备的钨镍合金试样,其内部缺陷得到了 明显的减少。

进一步增加线能量密度至 1.75 J/mm, 对应激光功率 为 350 W, 扫描速度为 200 mm/s, 此时钨镍粉体吸收的 能量进一步增加, 激光辐照下微熔池内熔体波动加剧,



图 9 线能量密度为 1.5 J/mm 时对应的钨镍合金试样高倍形貌

Fig.9 High magnification morphology of W-Ni alloy sample under LED of 1.5 J/mm

可能会卷入更多的氩气引起更多气孔的残留;同时,更 高的热输入可能会引起金属镍的蒸发造成液相量的减 少,导致不规则孔隙数量的增加。图 10 为实验后收集的 成型过程中形成的烟尘的 SEM 形貌及其组分,从图中 可以看到大量絮状物,其主要组分包括 W 和 Ni,表明 了在成形过程中是存在部分元素损失的。图 11 进一步给 出了钨镍合金试样横截面 EDS 面扫描元素分析结果,可 以看到 Ni 含量略有降低,但并未完全损失。



Element of A zone	$\omega/\%$	at%	
0	2.99	21.16	
Ni	14.66	26.22	
W	82.35	50.63	
Element of B zone	ω /%	at%	
С	10.63	34.91	
0	5.04	12.41	
O Ni	5.04 75.65	12.41 50.81	
O Ni W	5.04 75.65 8.69	12.41 50.81 1.86	

图 10 钨镍激光粉末床熔融成形过程中形成的烟尘形貌及其组分







Fig.11 EDS elemental mapping results of W-Ni alloy samples

2.2 激光粉末床熔融钨镍合金试样物相及显微组织

图 12 为钨镍预混合粉体及激光粉末床熔融制备的 钨镍合金块体试样的 XRD 图谱。从图中可以看到,钨 镍预混合粉体中存在 W 和 Ni 2 种物相,而当钨镍预混 合粉体受到激光辐照后,Ni 粉发生完全熔化,钨镍合金 块体试样内不存在单独的 Ni 峰,而是形成了 Ni₄W 金属 间化合物,其是由于部分钨溶解进入镍基体中发生反应 而形成的,这与已报道的激光增材制造技术制备的 W-Ni 试样结果是一致的^[10,18]。

另外,对比不同线能量密度下激光粉末床熔制备的 钨镍块体试样的 XRD 图谱来看,其衍射峰位置并没有 发生明显的变化,此时所有块体试样的物相均由 W 单质 相和 Ni₄W 金属间化合物相组成,这表明激光粉末床熔 融备钨镍合金试样的相组分没有明显受到成形工艺参数 的影响,且高能量输入并没有引起 Ni 元素的大量损失。

图 13 给出了线能量密度为 1.5 J/mm 时对应的钨镍 合金试样横截面 SEM 照片。从图中可以直接观察到激 光粉末床熔融成形的钨镍合金试样存在 3 种显微组织形 态,分别为固态钨颗粒、基体相及枝晶。表 1 为图 13 中



图 12 钨镍预混合粉体和试样的 XRD 图谱

Fig.12 XRD patterns of W-Ni pre-mixed powder and LPBFed samples



图 13 线能量密度为 1.5 J/mm 时制备的钨镍合金试样横截面 SEM 照片 Fig.13 SEM images of cross-section of W-Ni alloy sample under LED of 1.5 J/mm

表1 图 13 中点1 和点2 组分

Table 1	Composition of Spot 1 and Spot	2 in Fig.13 (ω/%)
---------	--------------------------------	-------------------

Element	Spot 1	Spot 2	
W	100	47.60	
Ni	0	52.40	

的点 1 和点 2 的组分结果,从表中可以证实钨颗粒未发生 完全熔化,始终保持单质相状态;同时,黑色基体相部 分除了 Ni 熔化形成的液相外,还溶解了大量的 W,这 是因为尽管 Ni 在 W 中的溶解度极低,但是 W 在 Ni 中 具有很高的溶解度,研究表明在 1500 ℃时,W 在 Ni 中 的溶解度可达 45%^[19],因此在成形过程中,大量的 W 溶 解到 Ni 基体相中,形成固溶体。

同时,与粉末烧结钨合金显微组织不同的是,激光 粉末床熔融成形的钨镍合金试样中还形成了大量细小枝 状/颗粒状钨晶粒。在高能激光辐照下,钨镍混合粉体吸 收大量的热量而迅速发生熔化形成微熔池,此时熔体内部 的温度快速升高,远高于钨的熔点。此时低熔点镍粉瞬时 完全熔化的同时,钨颗粒在快速熔化/凝固过程中也发生 了部分熔化,圆形钨颗粒轮廓转变为多边形轮廓,如图 13 所示,表明了钨的部分熔化和溶解,在快速凝固过程 中形成了细小的钨枝晶,同时由于熔池内液相熔体的流

动, 使得部分枝晶结构破碎形成细小的颗粒状钨晶粒。

另外,值得注意的是,从图 13 中还可以发现大量钨 晶粒间的直接面接触,形成了粉末烧结过程中的烧结颈, 表明了高能激光辐照下钨粉体颗粒间在流动重排接触过 程中产生了原子的表面扩散和体积扩散,原始 W 颗粒界 面发生迁移,部分 W 颗粒合并形成了多边形的 W 晶 粒,这同样在一定程度上加速钨镍合金试样的致密化速 度,表明了在激光粉末床熔融成形钨镍合金试样过程中同 样存在固相烧结过程,这可能与较高的钨含量有关,高 的钨含量使得未熔的钨颗粒在多重热循环过程中直接接 触可能性增大。

图 14 给出了线能量密度为 1.5 J/mm 时钨镍合金试 样元素 EDS 面分布结果,从图中可以发现激光粉末床熔 融成形的钨镍合金试样中 W 元素分布较为均匀,钨颗粒 内部几乎没有 Ni 元素的存在; 而 Ni 元素主要集中于基 体相中,这与前面点分析结果一致。

图 15 进一步给出了 1.5 J/mm 对应的激光粉末床熔 融成形的 W-Ni 试样的纵截面显微组织形貌,从图中可 以看到,钨镍合金试样纵截面的显微组织具有明显的分 层的特点,如图中白色虚弧线所示,表明了激光粉末床 熔融层间热循环的成形特征。在纵截面上,可以发现钨 颗粒均没有保持原始的钨颗粒的圆形轮廓,而均呈现不



图 14 线能量密度为 1.5 J/mm 时钨镍合金试样 EDS 元素面分布 Fig.14 SEM image (a) and EDS element mapping of W (b) and Ni (c) for the W-Ni alloy sample under LED of 0.875 J/mm



图 15 1.5 J/mm 下钨镍合金试样纵截面 SEM 照片 Fig.15 SEM images of longitudinal section of W-Ni alloy sample under LED of 1.5 J/mm

同程度的轮廓多边形化,大量钨在激光辐照下发生快速 熔化/凝固形成细小的钨晶粒;同样的,钨晶粒流动重 排过程中发生了明显的面接触,在原子相互扩散过程中 合成了多边形粗化的钨晶粒。

2.3 显微硬度

图 16 给出了不同线能量密度下激光粉末床熔成形的钨镍合金试样的显微硬度。从图中可以看到,随着线能量密度的增加,钨镍试样的显微硬度(HV_{0.5})整体上呈先增大后趋于稳定的规律,由 4662.6 MPa 增加至5192.3 MPa。在低线能量密度下,显微硬度受到钨镍合金试样中较多的不规则孔隙缺陷的影响而出现一定程度的降低,而随着钨镍合金试样相对密度的提高,其显微硬度基本不受线能量密度的影响。

另外,对比了 LPBF 制备的 93W 试样与放电等离子 烧结、锻造及液相烧结试样的显微硬度,如表 2 所示。通 过对比可以发现 LPBF 制备的钨镍试样具有更高的显微 硬度。这是由于尽管 LPBF 制备的钨镍合金材料成形机 制仍然为液相烧结的方式,但是由于高能激光束的直接 作用,使得钨颗粒边缘发生熔化,由于成形过程具有明



图 16 不同线能量密度对应的钨镍合金试样显微硬度

Fig.16 Microhardness of W-Ni samples under different LED

表 2 不同加工条件下 93W 试样的显微硬度

Table 2 Microhardness of 93W samples prepared by different processing conditions (SPS=spark plasma sintering, LPS=liquid phase sintering)

· · · · ·			
Processing condition	Composition	HV/×9.8 MPa	Reference
LPBF	93W-7Ni	529.83	This work
SPS	93W-4.9 Ni-2.1Fe	315	[20]
SPS	93W-5.6Ni-1.4Fe	500	[21]
LPS	93W-4.9Ni-2.1Fe	380	[22]
Swaged	93W-4.9Ni-2.1Fe	495	[22]
LPS	93W-4.9Ni-2.1Fe	349.5	[23]
LPS	93W-0.5ZrB ₂	431.2	[23]

显"骤热-骤冷"的特点,其冷却速率通常为10³~10⁵ K/s, 远高于传统粉末冶金过程,因而使得大量的细小的钨枝 晶的产生,使得激光粉末床熔融制备的钨镍合金试样表 现出较高的显微硬度。

3 结 论

采用激光粉末床熔融增材制造技术实现了高钨含量的钨镍合金的制备,获得了优化的工艺参数区间,更高的线能量密度能够促进液相流动和钨颗粒重排,加速致密化过程;在线能量密度为 1.5 J/mm 时制备的钨镍合金试样相对密度最高为 98.04%。

2) 高钨含量的钨镍合金激光粉末床熔融成形机制 与粉末烧结类似,其显微组织主要表现为低熔点 Ni 熔化 形成的液相包裹 W 单质相;同时,还包含了钨颗粒边缘 发生熔化再凝固形成细小的钨枝晶。

3) 激光粉末床熔融制备的钨镍合金表现出很高的 显微硬度,最高显微硬度 HV_{0.5} 为 5192.3 MPa;同时,当钨镍合金试样的不规则孔隙较少时,显微硬度基 本不受线能量密度的影响。

参考文献 References

- Wu Zewei(吴泽卫), Xu Yingge(徐英鸽), Li Ming(李 明). Hot Working Technology(热加工工艺)[J], 2014, 43(12): 5
- [2] Ma Honglei, Hu Gengkai, Tan Chengwen et al. Rare Metal Materials and Engineering[J], 2010, 39(8): 1344
- [3] Zhou Wuping(周武平), Wang ling(王 玲), Qin Yingnan(秦颖楠) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工 程)[J], 2020, 49(11): 3957
- [4] Fan Jinglian(范景莲), Huang Boyun(黄伯云). Journal of Central South University, Science and Technology(中南大学学报,自然 科学版)[J], 2004, 35(5): 714
- [5] Li Bangyi(李邦怿), Wu Fang(伍方), Zhang Jing(张静) et al.
 Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2019, 48(8): 2616
- [6] Yap C Y, Chua C K, Dong Z L et al. Applied Physics Reviews[J], 2015, 2(4): 041 101
- [7] Ataee Arash, Li Yuncang, Brandt Milan *et al. Acta Materialia*[J], 2018, 158: 354
- [8] Yang Huihui, Liang Meng, Luo Shuncun et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2020, 828: 154 473
- [9] Chen Jinhan(陈金汉), Geng Yaoxiang(耿遥祥), Hou Yu(侯裕) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程) [J], 2020, 49(11): 3882
- [10] Zhang Danqing, Liu Zhonghong, Cai Qizhou et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2014, 45: 15
- [11] Yan Anru(闫岸如), Liu Xuesheng(刘学胜), Wang Zhiyong(王智勇) et al. Optics and Precision Engineering(光学精密工程)[J],

2019, 27(5): 1024

- [12] Wang Minbo, Li Ruidi, Yuan Tiechui et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2018, 70: 9
- [13] Zhang Danqing, Cai Qizhou, Liu Jinhui et al. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology[J], 2013, 67(9-12): 2233
- [14] Li Junfeng, Wei Zhengying, Zhou Bokang *et al. Metals*[J], 2019, 9(8): 884
- [15] Iveković A, Montero-SistiagaM L, Vanmeensel K et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2019, 82: 23
- [16] Chen Hui, Zi Xuhui, Han Yong et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2020, 86: 105 111
- [17] Yi J H, Kang J W, Wang T J et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2019, 786: 481
- [18] Wang Guangyuan, Sun Xiaoyu, Huang Ming et al. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2019, 82: 227
- [19] Islam S H, Qu X H, Askari S J *et al. Rare Metals*[J], 2007, 26(3):200
- [20] Li Xiaoqing(李小强), Liu Bo(刘 波), Huang Guanxiang(黄冠翔) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2018, 28(11): 2224
- [21] Li Xiaoqing, Hu Ke, Qu Shengguan et al. Materials Science and Engineering A[J], 2014, 599: 233
- [22] Durlu Nuri, Çalişkan N Kaan, Bor Şakir. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials[J], 2014, 42: 126
- [23] Li Zhibo, Wang Yu, Zhang He et al. Materials Science and Engineering A[J], 2021, 825: 141 870

Laser Powder Bed Fusion Additive Manufacture of 93W-7Ni Alloy

Li Junfeng^{1,2}, Wei Zhengying¹, Xue Lingfeng¹

(1. State Key Laboratory of Manufacturing System Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

(2. Jiangsu Key Laboratory of 3D Printing Equipment and Manufacturing, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, China)

Abstract: The W-Ni alloy specimens were prepared by laser powder bed fusion (LPBF) using 93W-7Ni pre-mixed powder feedstock. The influence of different linear energy density (LED) on relative density, microstructure and microhardness of LPBFed W-Ni alloy specimens was investigated. The results show that the defects of the W-Ni alloy specimens are mainly irregular pores with no obvious cracks and the irregular pores can be reduced by increasing the LED. The W-Ni alloy specimens with a maximum relative density of 98.04% can be prepared at the LED of 1.5 J/mm. The microstructure of LPBFed W-Ni alloy specimens is mainly composed of W particles and Ni-W matrix phase, accompanied by a large number of fine dendritic/granular W grains. The LPBFed W-Ni specimens have high microhardness HV_{0.5} with a maximum of 5192.3 MPa, which is not significantly influenced by LED.

Key words: laser powder bed fusion; W-Ni alloy; relative density; microstructure; microhardness

Corresponding author: Wei Zhengying, Ph. D., Professor, State Key of Manufacturing Systems Engineering, School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, P. R. China, Tel: 0086-29-82665678, E-mail: zywei@xjtu.edu.cn